# 청색 마이크로 LED의 광 추출 효율에 미치는 칩 크기 의존성 연구

# 박현정, 차유정, 곽준섭🝺

순천대학교 인쇄전자공학과

Chip Size-Dependent Light Extraction Efficiency for Blue Micro-LEDs

Hyun Jung Park, Yu-Jung Cha, and Joon Seop Kwak

Department of Printed Electronics Engineering, Sunchon National University, Sunchon 57922, Korea

(Received September 20, 2018; Revised October 08, 2018; Accepted October 12, 2018)

Abstract: Micro-LEDs show lower efficiencies compared to general LEDs having large areas. Simulations were carried out using ray-tracing software to investigate the change in light extraction efficiency and light distribution according to chip-size of blue flip-chip micro-LEDs (FC  $\mu$ -LEDs). After fixing the height of the square FC  $\mu$ -LED chip at 158  $\mu$ m, the length of one side was varied, with dimensions of 2, 5, 10, 30, 50, 100, 300, and 500  $\mu$ m. The highest light-extraction efficiency was obtained at 10  $\mu$ m, beyond which the efficiency decreased as the chip-size increased. The chip size-dependence of the FC  $\mu$ -LEDs both without the patterned sapphire substrate, as well as vertical FC  $\mu$ -LEDs, were analyzed.

Keywords: Micro LED (light emitting diode), Light extraction efficiency, Chip size, Ray tracing simulation

### 1. 서 론

질화갈륨 기반의 LED (light emitting diode)는 고 전류밀도 주입 시 내부 양자 효율이 감소한다는 문제점 이 있다 [1]. 이 현상을 efficiency droop이라 하며 오 제 재결합(auger recombination), 전자범람(electron overflow), 정공 주입 효율 감소(poor hole injection), 캐리어 비편재화(carrier delocalization), 전류밀도에 의한 결함 재결합(defect recombination strongly dependent on current density), 전류 집중(current crowding) 과 같은 다양한 메카니즘을 통해 설명된다 [2-7]. 하지 만 현재까지 그 원인은 완전히 밝혀지지 않은 상태이 다. 최근 마이크로 픽셀 LED는 일반 대면적 LED와 비교하여 고유한 전기 및 효율 특성을 보유하고 있음 이 입증되었다. 마이크로 LED는 10 kA/cm<sup>2</sup>의 매우

⊠ Joon Seop Kwak; jskwak@sunchon.ac.kr

Copyright ©2019 KIEEME. All rights reserved.

높은 주입 전류밀도를 유지할 수 있다는 장점이 있다 [8-10]. 또한 일반적으로 LED 칩을 수십 마이크로 수 준으로 작게 제작하면 무기물 재료의 특성인 휘어질 때 깨지는 단점을 극복할 수 있으며, 저전력 구동 플 렉서블 디스플레이, 바이오 융합 분야, 전도성 섬유 및 다양한 응용 분야에 광범위하게 적용될 수 있다 [11].

그러나 칩의 크기가 100 µm 이하인 마이크로 LED의 외부 양자 효율은 20~30%이며 일반 대면적 칩이 70~ 80%인 것에 비해 매우 낮다는 단점이 있다. 외부 양 자 효율은 내부 양자 효율과 광 추출 효율에 의해 결 정된다. 내부 양자 효율은 사용된 반도체의 품질과 전 류주입 효율에 의해 결정되며 전기적 에너지가 빛에너 지로 변환되는 효율을 의미한다. 광 추출 효율은 LED 내부의 다중양자우물에서 발생한 빛이 외부로 방출되 는 효율을 의미하며 외부 양자 효율은 생성된 빛 에너 지가 물질 외부로 실제로 탈출하는 효율을 의미한다. 같은 내부 양자 효율을 갖는 LED일지라도 광 추출 효 율에 의해 다른 외부 양자 효율을 가질 수 있다. 광 추출 효율은 빛이 칩의 내부에서 외부로 탈출할 때 매 질의 굴절률 차이에 의해 발생하는 내부전반사 때문에

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

감소하게 된다. 낮은 광 추출 효율을 향상시키기 위해 서 flip-chip LED, vertical LED와 같은 칩 구조, 표 면 요철, patterned sapphire substrate (PSS), 광결 정, 반사방지막과 같은 기술이 적용되고 있다 [12-17].

본 연구에서는 몬테카를로 시뮬레이션 방법 기반의 ray tracing 광학설계 프로그램인 LightTools (Synopsys: LightTools 8.5.0)를 이용하여 마이크로 LED의 크기에 따른 광 추출 효율 변화를 알아보기 위한 시뮬레이션 을 진행하였다.

### 2. 실험 방법

그림 1은 blue flip-chip micro-LEDs (FC µ-LEDs) 단면 구조를 보여준다. 450 nm 파장의 FC µ-LEDs는 아래쪽에서부터 실버 리플렉터, p-GaN, 발광층, n-GaN, 사파이어 기판 순으로 설계되었으며 사파이어 기판에는 지름 3.8 µm, 사이 거리 0.2 µm의 PSS가 적용 되었다. 각 층에 대한 높이와 굴절률 정보를 표 1에 나 타내었다. 조도 측정을 위한 디텍터는 0.1 µm 떨어진 곳 에 위치한다. LED 칩의 높이는 158 µm로 고정하고 칩 크기 변화에 따른 상면과 측면의 광 추출 효율 및 배광 분포 경향을 LightTools 프로그램 시뮬레이션을 통해 분석하였다. 이후 PSS가 제외된 non PSS 모델과 사 파이어 기판이 제외된 vertical FC µ-LEDs 모델에 대



length of one side : 2, 5, 10, 30, 100, 300, 500 µm

Table 1. Height and refractive index of the each layer.

Materials	Thickness	Refractive index
p-GaN	0.15 µm	2.45
Active layer	0.1 µm	2.54
n-GaN	6.75 μm	2.45
Sapphire	150 μm	1.78
Reflector	$1 \mu m$	0.151

한 광 추출 효율의 칩 크기 의존성에 대한 시뮬레이션 을 진행하였다.

#### 3. 결과 및 고찰

### 3.1 FC µ-LEDs의 광 추출 효율 칩 크기 의존성

첫 번째로 칩 크기에 따른 FC μ-LEDs의 광 추출 효율 및 배광 분포 경향을 알아보기 위한 시뮬레이션 을 진행하였다. 그림 2(a)는 칩 크기에 따른 광 추출 효율 결과 그래프를 보여준다. 정사각형 칩의 한 변의 길이를 2, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500 µm까지 변화 시켜 가며 경향을 분석했다. 광도 및 조도 측정을 위 한 서페이스 리시버를 칩의 상면과 측면에 각각 두었 고, 전체 광량 측정을 위한 파필드 리시버를 두었다. 칩 크기가 증가할수록 상면 효율은 증가했고, 전체 광 추출 효율과 측면 효율은 칩의 한 변의 길이가 10 µm 에서 76.8%로 가장 높았지만 그 이후로 감소하는 경 향을 보였다. 2 µm에서 10 µm까지는 광 추출 효율이 증가하다가 이후에 감소했다. 그 이유는 상면 효율은 칩 크기 증가에 따라 꾸준히 증가하는 반면, 측면 효



Fig. 2. (a) Result of light extraction efficiency and (b) side/top ratio according to changing the length of one side of the FC µ-LEDs.

Fig. 1. Cross-sectional image of the FC µ-LEDs.

율은 10 mm에서 54.9%까지 증가하다가 이후 감소했고 그 감소율이 더 크기 때문이다. 칩 크기가 일반 LED 크기가 되면 상면 효율 증가율도 낮아진다. 이때, 상면 으로 탈출하지 못한 광은 측면으로 탈출하지 못하고 내부전반사에 의해 소멸되어 전체 광 추출 효율이 감 소하는 경향이 나타나게 된다. 결과적으로 마이크로 크 기를 가질 때의 칩 형상이 일반적인 LED 칩 형상보다 더 높은 효율을 갖는 것을 확인하였다. 그림 2(b)는 칩 의 측면/상면의 광 추출 효율 비와 면적 비를 보여준 다. 100 µm 이하의 마이크로 크기에서는 칩의 한 변의 길이 변화에 따른 면적 비의 변화가 상당히 크다. 이 는 상면적이 길이의 제곱에 비례해 증가하기 때문이다. 광 추출 효율 비 또한 100 µm 이하의 마이크로 크기에 서 상면적 증가에 따라 광 탈출이 용이해져 상면 효율 이 비교적 급격히 증가했다. 칩의 한 변의 길이가 500 때일 때는 상면과 측면의 면적 비와 효율 비가 유사하 게 나타났다.

그림 3은 칩 크기에 따른 측면조도 이미지를 나타낸 다. 광원에는 1 W 전력을 적용하였다. 에피층에서 주 로 발광하며 칩 크기가 증가할수록 기판 측면에서 비 교적 균일하게 발광하는 경향을 보인다. 칩 한 변의 길이가 10 µm인 모델의 경우 광 이동이 가능한 공간이 좁기 때문에 PSS에 맞고 공기 중으로 탈출하거나, 사 파이어 기판의 20 µm 거리 부근까지에서 주로 발광한

Length of the one side @10 µm @100 µm (W/ µm<sup>2</sup>) 0.00104 4.91E-05 -40 0.000914 4.29E-05 0.000783 3.68E-05 -20 -20 0.000653 3.07E-05 X. um 0 X, µm 0 0.000522 2.45E-05 0.000392 20 1.84E-05 20 0.000261 1.23E-05 40 0.000131 40 6.13E-06 60 -40 -20 20 ο Y, μm 3 3E-06 @500 µm 2.89E-06 2.47E-06 -50 2.06E-06 X, µm 0 1.65E-06 50 1.24E-06 -250 -200 -150 -100 -50 0 Υ, μm 50 100 150 200 250 8.24E-07 4.12E-07

Fig. 3. Image of the side irradiance according to changing the length of one side of the FC  $\mu$ -LEDs.

다. 칩 크기가 증가할수록 광 이동 공간이 넓어지고 PSS를 통해 사파이어 기판 쪽으로 이동하여 측면이나 상면으로 탈출하는 광이 많아지는 것을 확인할 수 있 다. 따라서 칩 크기가 작을수록 에피층 부근에서 집중 적으로 광 탈출이 발생하며, 칩 크기가 클수록 측면에 서 전반적으로 광 탈출이 발생하는 것을 확인하였다.

그림 4는 배광 단면 이미지를 나타낸다. 리시버의 0~360 L, 0~90 V까지의 범위에서 측정된 광 추출 효 율 결과 또한 확인했다. 즉, 아래 방향으로 향하는 광 을 무시하고 상부로 향하는 광만 고려한다면, 칩 한 변의 길이 100 µm에서 62.8%까지 효율 향상 후 다시 감소했다. 그 이유는 칩 크기가 증가할수록 아래 방향으 로 향하는 광이 감소하는데 100 µm 이하의 마이크로 칩 크기에서는 아래로 향하는 광이 많기 때문이다. 이를 보 여주는 ray tracing 이미지를 그림 5에 나타내었다.



Fig. 4. Far-field light intensity angular distribution for the FC µ-LEDs.



Fig. 5. Image of the ray tracing according to changing the length of one side of the FC  $\mu$ -LEDs.

# 3.2 Non PSS FC μ-LEDs의 광 추출 효율 칩 크기 의존성

두 번째로 칩 크기에 따른 non PSS FC µ-LEDs의 광 추출 효율 경향을 알아보기 위한 시뮬레이션을 진 행하였다. 그림 6(a)는 칩 크기 변화에 따른 광 추출 효율 결과를 나타내며, 그림 6(b)는 칩의 측면/상면의 광 추출 효율 비와 면적 비를 나타낸다. FC μ-LEDs 시뮬레이션 결과와 달리 상면 효율의 변화가 없었다. 따라서 칩 크기가 증가할수록 측면 효율 감소에 따른 전체 광 추출 효율 감소 현상이 나타났다. 이것은 광 경로를 다양하게 변화시켜 줄 PSS가 없기 때문에 칩 크기가 증가할수록 광 탈출에 불리한 칩 형상이 되기 때문이다. 칩의 측면/상면 광 추출 효율 비는 선형적 으로 감소하 는 것을 보여준다. 그림 7은 배광 단면 이미지를 나타낸다. PSS 유무에 따라 배광이 다른 것 을 확인할 수 있다. non PSS FC μ-LEDs는 앞서 설 명한 이유에 의해 0도 방향으로 향하는 빛이 변화가 없고 측면 방향으로 향하는 빛이 감소함에 따라 전체 적인 배광 형상이 변하게 된다. 또한 FC µ-LEDs 시뮬



Fig. 6. (a) Result of light extraction efficiency and (b) side/top ratio according to changing the length of one side of the non PSS FC  $\mu$ -LEDs.



Fig. 7. Far-field light intensity angular distribution for the non PSS FC  $\mu$ -LEDs.

레이션 결과와 달리 상부로 향하는 빛만 고려한 광 추 출 효율은 칩 크기가 증가함에 따라 칩 한 변의 길이 10 µm 이후에 꾸준히 감소하는 경향을 보였다. 이는 전체 광 추출 효율 경향과 비슷하며 PSS가 없기 때문 에 칩 크기가 증가함에 따른 아래 방향으로 광 탈출이 발생하지 않기 때문인 것으로 판단된다.

## 3.3 Vertical FC μ-LEDs의 광 추출 효율 칩 크기 의존성

세 번째로 칩 크기에 따른 verticla FC µ-LEDs의 광 추출 효율 경향을 알아보기 위한 시뮬레이션을 진 행하였다. 그림 8(a)는 칩 크기 변화에 따른 광 추출 효율 결과를 나타내며, 그림 8(b)는 칩의 측면/상면의 광 추출 효율 비와 면적 비를 나타낸다. 칩 크기가 증 가함에 따라 상면 효율은 증가하고 측면 효율은 감소 하였다. 상면 효율 증가량보다 측면 효율 감소량이 더 크기 때문에 전체 광 추출 효율은 칩 한 변의 길이 5 um에서 84% 이후로 감소하는 경향을 보였다. Vertical FC μ-LEDs는 비교적 가장 높은 광 추출 효율을 보이 는데 이는 사파이어 기판을 제거함으로써 에피층에서 공기 중으로 바로 탈출하여 광량의 손실이 적기 때문이 다. 앞선 두 시뮬레이션에 비해 가장 측면/상면 면적 비와 효율 비가 유사한 그래프를 보인다. 그림 9는 배 광단면 이미지를 나타낸다. 칩 크기가 증가할수록 상부 로 향하는 광량이 증가하며 하부로 향하는 광량은 감소 한다. 상부로만 향하는 광 추출 효율을 확인한 결과, 칩 한 변의 길이 100 µm까지 증가하다가 이후로 세츄 레이션되는 현상을 보였다. 상부로 나오는 광량은 변화 가 없어지는데 하부로 향하는 광량은 줄어들기 때문에 전체 광 추출 효율이 점차 감소하는 경향을 나타낸다.



Fig. 8. (a) Result of light extraction efficiency and (b) side/top ratio according to changing the length of one side of the vertical FC  $\mu$ -LEDs.



Fig. 9. Far-field light intensity angular distribution for the vertical FC  $\mu$ -LEDs.

### 4. 결 론

본 연구에서는 FC µ-LEDs, non PSS FC µ-LEDs, vertical FC µ-LEDs의 전체, 상면, 측면 광 추출 효 율의 칩 크기 의존성을 연구하였고, 그 결과 그림 10 에서 나타낸 바와 같이, vertical FC µ-LEDs는 다른 두 모델보다 전체 광 추출 효율이 칩 한 변의 길이 5 um에서 84%로 가장 높았으며 상면 효율 증가율과 측면 효율 감소율이 가장 크게 나타났다. vertical FC u-LEDs는 FC µ-LEDs에 비해 칩 한 변 길이 100 µm 기 준에서 6.4% 높은 효율을 보인다. 상면 효율 그래프를 보면 non PSS FC µ-LEDs는 변화가 없으며 FC µ-LEDs와 vertical FC µ-LEDs는 마이크로 크기인 100 um까지 비교적 급격히 효율이 증가하다가 이후에는 증 가율이 감소하는 경향을 보였다. 100 µm 기준에서 FC μ-LEDs는 28.6%, vertical FC μ-LEDs는 53.4% 효율 을 보였다. 측면 효율 그래프는 vertical FC µ-LEDs 가 칩 크기 증가에 따라 가장 큰 폭으로 감소하는 것을 보여준다. 500 µm에서는 대부분의 빛이 상면을 통해 탈 출하는데 이는 상면적이 측면적에 비해 약 18배 더 크 고 칩 형상이 아주 납작한 판형상으로 측면으로 광이 탈 출하기 힘든 구조를 갖기 때문이다. 본 연구를 통해 100 μm 이하의 마이크로 크기에서 FC μ-LEDs와 vertical FC μ-LEDs의 광 추출 효율이 증가함을 확인했다. 하지 만 마이크로 LED의 외부 양자 효율은 efficiency droop에 의한 내부 양자 효율 감소에 따른 영향이 큰 것으로 확인된다. 이 문제가 개선된다면 마이크로 LED 는 자동차, 디스플레이, 의료, 섬유 등 다양한 분야에 적극적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.



Fig. 10. Light extraction efficiency of (a) total, (b) top, and (c) 4 sides area according to changing the length of one side of the LEDs.

#### ORCID

Joon Seop Kwak

https://orcid.org/0000-0002-1706-7258

### 감사의 글

본 논문은 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 지 원(NRF-2014R1A6A1030419, 2018R1D1A3A03000779) 으로 수행되었음.

### REFERENCES

- J. Piprek, *Phys. Status Solidi A*, **207**, 2217 (2010). [DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.201026149]
- Y. C. Shen, G. O. Mueller, S. Watanabe, N. F. Gardner, A. Munkholm, and M. R. Krames, *Appl. Phys. Lett.*, **91**, 141101 (2007). [DOI: https://doi.org/10.1063/1.2785135]
- [3] M. H. Kim, M. F. Schubert, Q. Dai, J. K. Kim, E. F. Schubert, J. Piprek, and Y. Park, *Appl. Phys. Lett.*, **91**, 183507 (2007). [DOI: https://doi.org/10.1063/1.2800290]
- [4] X. Ni, Q. Fan, R. Shimada, Ü. Özgür, and H. Morkoç, *Appl. Phys. Lett.*, **93**, 171113 (2008). [DOI: https://doi.org/10.1063/1.3012388]
- [5] Y. Yang, X. A. Cao, and C. Yan, *IEEE Trans. Electron Devices*, **55**, 1771 (2008). [DOI: https://doi.org/10.1109/TED. 2008.923561]
- [6] J. Hader, J. V. Moloney, and S. W. Koch, *Appl. Phys. Lett.*, 96, 221106 (2010). [DOI: https://doi.org/10.1063/1.3446889]
- [7] Y. Y. Kudryk and A. V. Zinovchuk, Semicond. Sci. Technol.,

**26**, 095007 (2011). [DOI: https://doi.org/10.1088/0268-1242/26/ 9/095007]

- [8] Z. Gong, S. Jin, Y. Chen, J. McKendry, D. Massoubre, I.
  M. Watson, E. Gu, and M. D. Dawson, *J. Appl. Phys.*, 107, 013103 (2010). [DOI: https://doi.org/10.1063/1.3276156]
- [9] P. Tian, J.J.D. McKendry, Z. Gong, B. Guilhabert, I. M. Watson, E. Gu, Z. Chen, G. Zhang, and M. D. Dawson, *Appl. Phys. Lett.*, **101**, 231110 (2012). [DOI: https://doi.org/ 10.1063/1.4769835]
- [10] T. K. Kim, M. U. Cho, J. M. Lee, Y. J. Cha, S. K. Oh, B. Chatterjee, J. H. Ryou, S. Choi, and J. S. Kwak, *Phys. Status Solidi A*, **215**, 1700571 (2018). [DOI: https://doi.org/ 10.1002/pssa.201700571]
- [11] T. Jeong, Inf. Disp., 17, 18 (2016).
- [12] S. J. Park, LED Light extraction technology, http://webzine. kps.or.kr/contents/data/webzine/webzine/14762094724.pdf (2008).
- [13] H. J. Park, D. K. Lee, and J. S. Kwak, J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng., 28, 676 (2015). [DOI: https:// doi.org/10.4313/JKEM.2015.28.10.676]
- [14] S. S. Kim, J. W. Lee, and B. J. Jeon, J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng., 30, 800 (2017). [DOI: https:// doi.org/10.4313/JKEM.2017.30.12.800]
- [15] S. J. Hwang and J. S. Kwak, J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng., 30, 175 (2017). [DOI: https://doi.org/ 10.4313/JKEM.2017.30.3.175]
- [16] M. S. Jang, W. H. Kim, Y. R, Kang, K. H. Kim, S. B. Song, J. H. Kim, and J. P. Kim, *J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng.*, **25**, 849 (2012). [DOI: https://doi.org/ 10.4313/JKEM.2012.25.10.849]
- [17] K. S. Shin, D. Y. Kim, and T. G. Kim, J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng., 24, 911 (2011). [DOI: https:// doi.org/10.4313/JKEM.2011.24.11.911]